09.09.2004

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

¿ WAY 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年10月15日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-354861

[ST. 10/C]:

[JP2003-354861]

出 願 人 Applicant(s):

松下電器產業株式会社

REC'D 0 2 DEC 2004

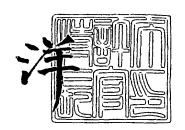
WIPO PCT

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年11月18日

1) 11



【書類名】

【書類名】 特許願 【整理番号】 2925150055

 【提出日】
 平成15年10月15日

 【あて先】
 特許庁長官殿

 【国際特許分類】
 H01K 1/46

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

【氏名】 目黒 赳

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

【氏名】 鯉野 勉

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

【氏名】 神山 直樹

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

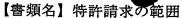
【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

 【包括委任状番号】
 9809938



# 【請求項1】

管球本体と、この管球本体の端部に固着された口金と、前記口金に鉛フリーはんだを介して接続された電力供給用のリード線とを備え、前記鉛フリーはんだは、Snを主成分とし、残部の組成として少なくともSbが5質量% $\sim40$ 質量%、かつCuが10質量%以下であるとともに、固相線温度が235℃以上であることを特徴とする管球。

### 【請求項2】

端部に凹部が形成されているガラスバルブと、このガラスバルブの端部に前記凹部の少なくとも一部を覆うように固着された口金と、前記凹部と前記口金との間に流し込まれた鉛フリーはんだを介して前記口金と接続された電力供給用のリード線とを備え、前記鉛フリーはんだは、前記凹部において前記ガラスバルブと前記口金とに接しているとともに、Snを主成分とし、残部の組成として少なくともSbが5質量%~40質量%、かつCuが10質量%以下であり、固相線温度が235℃以上であることを特徴とする管球。

### 【請求項3】

前記鉛フリーはんだにおいて、Ni、Co、Fe、Mo、Cr およびMn の各成分の含有量の合計が 0. 5 質量%以下であることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の管球。

# 【請求項4】

前記鉛フリーはんだにおいて、AgおよびBiの各成分の含有量の合計が1質量%以下であることを特徴とする請求項1~請求項3のいずれかに記載の管球。

### 【請求項5】



【発明の名称】管球

# 【技術分野】

[0001]

本発明は、ハロゲンランプやHIDランプ等の管球に関するものである。

# 【背景技術】

[0002]

管球、例えばメタルハライドランプは、一般的に、端部に凹部が形成されているガラスバルブ(外管)と、このガラスバルブの端部に固着され、かつアイレット部およびシェル部とを有するE形の口金とを備えている。

### [0003]

ガラスバルプ内には、内部に電極が配置された発光管が設けられている。

# [0004]

また、ガラスバルブの口金側の端部からは、前記電極に電気的に接続されて電力を供給するための二本のリード線が導出している。

# [0005]

そして、一方のリード線は、口金のアイレット部に設けられた貫通孔に挿通され、アイレット部の外面にはんだ付けによって電気的に接続されている。

# [0006]

他方のリード線は、ガラスバルプと口金のシェル部との間を通ってガラスバルブの凹部へ導出され、この凹部と口金との間に流し込まれたはんだによってシェル部と電気的に接続されている。

# [0007]

この凹部と口金との間に流し込まれたはんだは、ガラスバルブと口金との両方に接しており、口金がガラスバルブに対して回転するのを防止する機能も有している。

# [0008]

ここで、メタルハライドランプ等の管球では、点灯時、発光管から発せられる熱によって口金の温度が200℃以上にもなる。そこで、このような口金の部分に使用されるはんだとしては、200℃以上でも溶融しない高温はんだが用いられている。

### [0009]

なお、「高温はんだ」の定義は明確ではないが、一般的には固相線温度がPb-63Snの融点である183℃以上のものを高温はんだと称している。

# [0010]

従来、管球の口金の部分に用いられている高温はんだとしては、JISZ3281 (1999) に記載されているPb-20SnやPb-10Sn等が広く使用されていた。これらPbを主成分とする高温はんだは、黄銅製の口金や黄銅にニッケルめっきされた口金等に対して良好なはんだ付け性を有している。

### [0011]

なお、ここで言う「良好なはんだ付け性」とは、製造工程面にあっては線はんだを使用することができ、はんだ付け部分へのはんだの供給が容易であり、また溶融したはんだの固化が早いこと、品質面にあってはリード線の材料と口金の材料とはんだとがそれぞれ合金層を形成し、それらの電気的接合が安定することである。

# [0012]

しかしながら、近時、Pbを主成分とする高温はんだは、公害において新たな問題が生じている。つまり、Pb自体の使用が地球環境の面で世界的に規制されるようになってきている。

# [0013]

そこで、Pbを含まない鉛フリーはんだが強く要望されている。

# [0014]

鉛フリーはんだとしては、Snを主成分として、それに他の元素を適宜添加したものが



検討されている。

# [0015]

特に、管球用の鉛フリーはんだとしては、Cuの含有量が1重量%を超え2.5重量%未満、残部がSnからなる合金が提案されている(例えば特許文献1参照)。

【特許文献1】特開2002-245974号公報

# 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

# [0016]

しかしながら、このようなSn-Cuからなる鉛フリーはんだを用いた管球を、例えば寒冷地のような周囲温度が-40 Cとなるようなところで使用した場合、はんだ付け部分にひび割れやクラックが発生し、リード線と口金との導通不良を引き起こすという問題が起こった。

# [0017]

このような問題が起こった原因について検討した結果、次のような原因が考えられる。

### [0018]

つまり、管球を例えば周囲温度が-40℃の寒冷地で使用すると、ランプを点灯していないときはその口金の温度は周囲温度と同じく-40℃であるが、一度点灯されると口金の温度は200℃以上にもなる。

### [0019]

しかも、Sn-Cuからなる鉛フリーはんだは、点灯時のように固相線温度近くまたは それ以上になると、仮に溶けなかったとしても接合強度が極めて弱くなる。

### [0020]

これらの結果、寒冷地で点灯していた管球を消灯すると、口金は200℃以上の高温から極低温まで一気に冷やされ、その際、はんだの熱膨張率と口金の熱膨張率との相違からはんだに大きなストレスがかかり、はんだにひび割れやクラックが発生してしまうと考えられている。

#### [0021]

また、Sn-Cuからなる鉛フリーはんだを用いた管球では、リード線がはんだから剥離するという問題もあった。

### [0022]

これは、Sn-Сuからなる鉛フリーはんだの耐熱性が不十分であるためと考えられる

#### [0023]

本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、耐熱性を向上させることができ、特に温度差の激しい環境下で使用されても、はんだ付け部分にひび割れやクラックが発生するのを防止することができるとともに、リード線がはんだから剥離するのを防止することができ、リード線と口金との導通不良を防止することができる管球を提供することを目的とする。

# 【課題を解決するための手段】

# [0024]

本発明の請求項1記載の管球は、管球本体と、この管球本体の端部に固着された口金と、前記口金に鉛フリーはんだを介して接続された電力供給用のリード線とを備え、前記鉛フリーはんだは、Snを主成分とし、残部の組成として少なくともSbが5質量%~40質量%、かつCuが10質量%以下であるとともに、固相線温度が235℃以上であるという構成を有している。

# [0025]

なお、本発明における鉛フリーはんだにおいて、不可避的不純物が含まれる場合もある。また、「鉛フリー」とは鉛を添加していないことを意味しているが、鉛が不回避的に含まれる場合もある。

# [0026]



また、本発明の請求項 2 記載の管球は、端部に凹部が形成されているガラスバルブと、このガラスバルブの端部に前記凹部の少なくとも一部を覆うように固着された口金と、前記凹部と前記口金との間に流し込まれた鉛フリーはんだを介して前記口金と接続された電力供給用のリード線とを備え、前記鉛フリーはんだは、前記凹部において前記ガラスバルブと前記口金とに接しているとともに、Snを主成分とし、残部の組成として少なくともSbが 5 質量%~4 0 質量%、かつCuが 1 0 質量%以下であり、固相線温度が 2 3 5  $\nabla$  以上であるという構成を有している。

# [0027]

本発明の請求項3記載の管球は、前記鉛フリーはんだにおいて、Ni、Co、Fe、Mo、CrおよびMn の各成分の含有量の合計が0.5 質量%以下であるという構成を有している。

# [0028]

本発明の請求項4記載の管球は、前記鉛フリーはんだにおいて、AgおよびBiの各成分の含有量の合計が1質量%以下であるという構成を有している。

# [0029]

本発明の請求項5記載の管球は、前記鉛フリーはんだにおいて、残部の組成としてP、GeおよびGaの中から選ばれた少なくとも一種が含有されており、各成分の含有量が合計が0.001質量%~0.05質量%であるという構成を有している。

# 【発明の効果】

# [0030]

本発明の請求項1記載の管球の構成によれば、耐熱性を向上させることができ、点灯時、口金の温度が200℃以上になっても、リード線がはんだから剥離するのを防止することができるとともに、特に温度差の激しい寒冷地等の環境下で使用されても、長期間の使用に亘ってはんだ付け部分にひび割れやクラックが発生するのを防止することができる。その結果、リード線と口金との導通不良を防止することができ、長寿命化を実現することができる。

# [0031]

本発明の請求項2記載の管球の構成によれば、耐熱性を向上させることができ、点灯時、口金の温度が200℃以上になっても、リード線がはんだから剥離するのを防止することができるとともに、特に温度差の激しい寒冷地等の環境下で使用されても、長期間の使用に亘ってはんだ付け部分にひび割れやクラックが発生するのを防止することができる。その結果、リード線と口金との導通不良を防止することができ、長寿命化を実現することができる。しかも、鉛フリーはんだの引張強度(Pa)が高いため、口金がガラスバルブに対して回転しようとしても鉛フリーはんだは変形しにくく、その結果、口金がガラスバルブに対して回転するのを確実に防止することができる。

# [0032]

本発明の請求項3記載の管球の構成によれば、はんだのぬれ性を向上させることができ、はんだ付け性を向上させることができる。

#### [0033]

本発明の請求項4記載の管球の構成によれば、耐熱性を一層向上させることができる。 【0034】

本発明の請求項5記載の管球の構成によれば、はんだの耐酸化性を向上させることができ、接触抵抗の上昇を抑制することができる。

# 【発明を実施するための最良の形態】

# [0035]

本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。

#### [0036]

本発明の実施の形態であるメタルハライドランプは、図1に示すように、一端部が閉塞され、かつ他端部に凹部1(図2参照)が形成されている例えば硬質ガラス製や石英ガラス製のガラスバルブ2と、このガラスバルブ2内の他端部側に封着されているステム部3



と、ステム部3に封正され、かつ一端部がこのステム部3からガラスバルブ2内に延出した二本のステム線4と、このステム線4に接続された電力供給線5によって支持された発光管6とを有する管球本体と、この管球本体の端部、つまりガラスバルブ2の他端部に凹部1の一部を覆うように固着されたねじ込み式(E形)の口金7とを備えている。

### [0037]

なお、凹部1の形状、深さ等については、後述する鉛フリーはんだ17の流し込み量や流し込みの作業性等を考量して適宜決定されるものである。

# [0038]

図2に示すように、ガラスバルブ2の他端部にはねじ部8が設けられており、口金7はこのねじ部8に螺合されて機械的に固着されている。

# [0039]

電力供給線5の他端部には、図3に示すように、後述する電極9に外部からの電力を供給するためのリード線10,11がそれぞれ接続されている。

# [0040]

そして、これらのリード線10,11はガラスバルブ2の他端部から外部に導出している。

# [0041]

口金7は、中央部に貫通孔12を有する例えば黄銅にニッケルめっきされたアイレット部13と、このアイレット部13にガラス製の絶縁部14を介して設けられた例えば黄銅にニッケルめっきされたシェル部15とを有している。

### [0042]

一方のリード線10は、貫通孔12に挿通されており、アイレット部13の外面に鉛フリーはんだ16によってはんだ付けされている。

### [0043]

他方のリード線11は、ガラスバルブ2の他端部から導出した後、ガラスバルブ2とシェル部15との間を通り抜けて凹部1の位置に配設されている。

# [0044]

そして、この他方のリード線11は、凹部1と口金7との間に流し込まれた鉛フリーはんだ17を介してシェル部15に電気的に接続されている。

# [0045]

このとき、鉛フリーはんだ17は、凹部1においてガラスバルプ2と口金7との両方に接しており、口金7がガラスバルプ2に対して回転するのを防止する機能も有している。

#### [0046]

発光管6は、図1に示すように、内部に一対の電極9が互いに対向するように配置されて放電空間を形成している発光部18と、この発光部18の両端部に設けられた封止部19とを有している。

#### [0047]

発光部18内には、金属沃化物、水銀および希ガス等がそれぞれ所定量封入されている

#### [0048]

一対の電極9は、封止部19に封止されているモリプデン箱20を介して外部リード線21に接続されている。この外部リード線21が電力供給線5に接続されている。

#### [0049]

鉛フリーはんだ16, 17は、Snを主成分とし、残部の組成として少なくともSbが 5質量% $\sim 40$ 質量%、かつCuが10質量%以下であるとともに、固相線温度が235  $\mathbb{C}$ 以上である。

#### [0050]

Sbの含有量が5質量%未満の場合、固相線温度が235℃よりも低くなり、耐熱性が低下するため、点灯時に温度が200℃以上になる口金7部分への使用には適しないことがわかった。一方、Sbの含有量が40質量%を超えると、脆性がでてきて、はんだ付け



部分に外部から何らかの衝撃が加わった際、はんだが剥離してしまうことがわかった。したがって、Sbの含有量を5質量%~40質量%と規定した。

# [0051]

また、Cuの含有量が10質量%を超えると、液相線温度が450C以上となり、それに伴ってはんだ付け温度も<math>450C以上必要となる。はんだ付け温度が<math>450Cを超えると、その熱影響でランプのガラス部分に歪が生じて破損したり、はんだ付けの作業性が低下したりするおそれがある。

# [0052]

ここで、鉛フリーはんだ16, 17における残部の組成として、ぬれ性を向上させ、口金7とリード線10, 11との接合強度を向上させるため、Ni、Co、Fe、Mo、Crおよび<math>Mn の各成分の含有量の合計が0. 5 質量%以下であることが好ましい。

# [0053]

また、鉛フリーはんだ16,17における残部の組成として、耐熱性を向上させるため、AgおよびBiの各成分の含有量の合計が1質量%以下であることが好ましい。

# [0054]

さらに、鉛フリーはんだ16, 17における残部の組成として、耐酸化性を向上させ、接触抵抗が上昇するのを抑制するため、P、Ge およびGa の中から選ばれた少なくとも一種が含有されており、各成分の含有量の合計が0.001 質量% $\sim0.05$  質量%であることが好ましい。各成分の含有量の合計が0.001 質量%未満では、耐酸化性を十分に向上させることができないことがわかった。一方、各成分の含有量の合計が0.05 質量%を超えると、はんだ付け性を阻害するおそれがあることがわかった。

# [0055]

次に、本発明の実施の形態にかかるメタルハライドランプにおいて、その作用効果を確認するための実験を行った。

# [0056]

まず、本発明の実施の形態にかかるメタルハライドランプにおいて、鉛フリーはんだ16, 17の組成を表1に示すとおり種々変化させたものを作製した。

# [0057]

そして、作製した各ランプにおいて、その鉛フリーはんだ16,17の溶融温度を測定するとともに、温度サイクル試験を行ったところ、表1に示すとおりの結果が得られた。

#### [0058]

なお、表1中の比較例1~比較例5におけるメタルハライドランプは、本発明の実施の 形態にかかるメタルハライドランプにおいて、はんだの組成が異なる以外は同じ構成を有 している。

# [0059]

また、表1中の溶融温度の※1、温度サイクル試験の※2は次のとおりである。

# [0060]

※1溶融温度:示差熱分析により固相線温度と液相線温度を測定した。

# [0061]

※2温度サイクル試験:各ランプをまずー40℃雰囲気中に30分間放置し、その後200℃の雰囲気中に30分間放置するというヒートサイクルをかける。口金7のはんだ付け部にひび割れやクラックが生じるまでのヒートサイクル数をカウントする。250サイクルまでにひび割れやクラックが生じなければ、実用上長期間(例えば定格寿命時間まで)の使用に耐えられるものであり、その判定を「良」(良好)とした。一方、250サイクルまでにはんだ付け部にひび割れやクラックが生じたものを「不可」とした。

#### [0062]



温度サイクに対象炎。	2504701		4		THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	( ee	( ac	中		€ OE	ŒΥ	屯	Œ	ŒΥ	企	É	百	ΠŶ	æ	( od	UŽ	αr		旺	哑	鈱	田	不可	出出	米回	不可	不可
(い) 選	፞፞፞፞	╂─	266	30	324	365	398	329	305	380	313	353	352	353	354	428	388	380	264	330	349	350	350	346	333	365	351	232	227	245	324	221
原理院	固相線	240	245	246	245	244	243	238	239	239	239	239	239	238	240	239	240	314	240	235	235	239	238	239	239	236	238	232	227	226	226	221
(%)	かの街								•													Ni 0.05 Ge 0.01	Mn 0.05	Mo 0.05		Co 0.02 P 0.01	Ga 0.05					·
組成(質量9	m																				0.5			7					1		1	
	Ag	L																	-	0.3	6.0		7	7		7	7	1	1			3.5
	రె	Ц						유		6	က	2	2	က	2	9		7		က	2	4	4	2	<sub>د</sub>	٥	2		0.	-	2.5	7
	SP	. 5	9	4	ឧ		왕	의	2	5	ន	8	32	က္က	S	က	용	용	9	25	25	္က	ജ	္က	22	22	23	1		1	1	1
L	Sn	Bal	Bal	Bal	Bal.	Bal.	Bal	Bal.	Bal.	Ba-	Ba Ba	<u>Ba</u>	Ba Ba	Bai	Bal.	Bal.	Ba.	Bal.	Bal.	Bal.	Bal.	Ba.	Ba.	Ba.	Bal.	Bai.	Bai.	2	Bal.	Ba.	Bal:	Bal.
			7	<u>~</u>	4	5	ဖ		∞	ြ	2		2	=	4	2	9		8	6	8	21	22	S	77	52	97	-	7	က	4	2
													<b>₩</b>	挥	昼	:												习赞室				

### [0063]

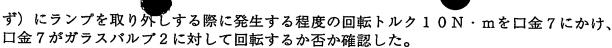
表1から明らかなように、鉛フリーはんだ16, 17の組成を、Snを主成分とし、残部の組成として少なくともSbが5質量% $\sim 40$ 質量%、かつCuが10質量%以下、例えば実施例1~実施例26のようにすることにより、固相線温度を235  $\mathbb C$ 以上にすることができるので、耐熱性を向上させることができ、リード線10, 11が鉛フリーはんだ16, 17から剥離するのを防止することができるとともに、長期間の使用に亘ってはんだ付け部分にひび割れやクラックが発生するのを防止することができ、その結果、口金7とリード線10, 11との導通不良を防止することができ、長寿命化を実現することができることがわかった。

# [0064]

一方、比較例 1 ~比較例 5 において、固相線温度が 2 3 5 ℃未満であり、耐熱性が不十分であるとともに、はんだ付け部にひび割れやクラックが発生することがわかった。

#### [0065]

次に、実施例1~実施例26、および比較例1~比較例5において、ソケット (図示せ 出証特2004-3092952



[0066]

なお、JIS規格(JIS C7604)では、口金のトルク強度をねじりモーメントで、E26形の口金の場合で  $2N\cdot m$ と規定されているが、実使用を想定して  $10N\cdot m$  を基準値とした。

[0067]

その結果、実施例1~実施例26のものは、口金7がガラスバルブ2に対して回転することはなかった。これは、実施例1~実施例26のものは鉛フリーはんだ17の引張強度が高いため、口金7がガラスバルブ2に対して回転しようとしても鉛フリーはんだが変形しないためであると考えられる。

[0068]

一方、比較例 1 ~比較例 5 では、口金 7 がガラスバルブ 2 に対してわずかながら回転した。これは、比較例 1 ~比較例 5 のものでははんだの引張強度が低く、口金 7 がガラスバルブ 2 に対して回転しようとした際にはんだが変形したためであると考えられる。

[0069]

よって、リード線11とシェル部15との接続に、Snを主成分とし、残部の組成として少なくともSbが5質量%~40質量%、かつCuが10質量%以下であるとともに、固相線温度が235℃以上である鉛フリーはんだ17を用いることにより、特に、口金7がガラスバルプ2に対して回転するのを確実に防止することができる。

[0070]

なお、一例として、実施例1、実施例2、実施例13、比較例1、比較例2および比較例5のはんだの引張強度はそれぞれ30MPa、58MPa、90MPa、28MPa、32MPa、41MPaである。

[0071]

なお、上記実施の形態では、リード線10とアイレット部13とのはんだ付け、およびリード線11とシェル部15とのはんだ付けにそれぞれ同じ鉛フリーはんだ16,17を用いた場合について説明したが、各々の鉛フリーはんだ16,17の組成が異なっていてもよい。

[0072]

また、上記実施の形態では、一般的なメタルハライドランプに例示して説明したが、本発明はこれに限らず例えば高圧ナトリウムランプやキセノンランプ等の高圧放電ランプ、またハロゲン電球等にも適用することができる。

【産業上の利用可能性】

[0073]

本発明の管球は、耐熱性を向上させることができ、特に温度差の激しい寒冷地等の環境下で使用されても、はんだ付け部分にひび割れやクラックが発生するのを防止することができ、その結果、リード線と口金との間での接触不良を防止することが必要な管球等の用途にも適用することができる。

【図面の簡単な説明】

[0074]

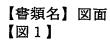
- 【図1】本発明の実施の形態であるメタルハライドランプ一部切欠正面図
- 【図2】同じくメタルハライドランプの要部拡大断面図
- 【図3】同じくメタルハライドランプに用いられているガラスバルブの要部拡大正面 図

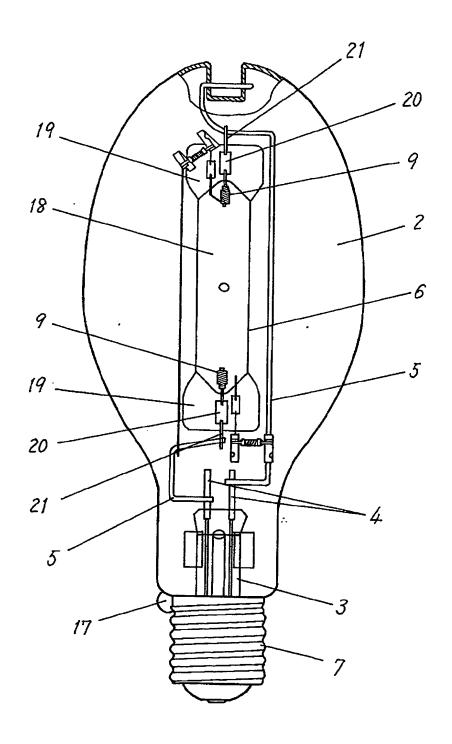
【符号の説明】

[0075]

- 1 凹部
- 2 ガラスバルブ
- 3 ステム部

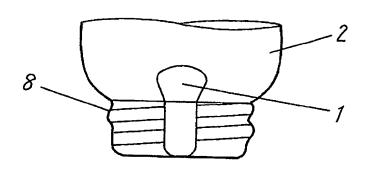
- 4 ステム線
- 5 電力供給線
- 6 発光管
- 7 口金
- 8 ねじ部
- 9 電極
- 10,11 リード線
- 12 貫通孔
- 13 アイレット部
- 1 4 絶縁部
- 15 シェル部
- 16,17 鉛フリーはんだ
- 18 発光部
- 19 封止部
- 20 モリブデン箔
- 21 外部リード線



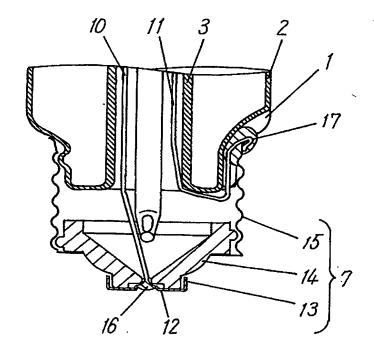


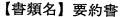


【図2】



【図3】





【要約】

【課題】耐熱性を向上させることができ、特に温度差の激しい環境下で使用されても、はんだ付け部分にひび割れやクラックが発生するのを防止することができるとともに、リード線がはんだから剥離するのを防止することができ、リード線と口金との導通不良を防止する。

【解決手段】端部に凹部1が形成されているガラスバルブ2と、このガラスバルブ2の端部に凹部1の少なくとも一部を覆うように固着された口金7と、凹部1と口金7との間に流し込まれた鉛フリーはんだ17を介して口金7と接続された電力供給用のリード線10とを備え、鉛フリーはんだ17は、凹部1においてガラスバルブ2と口金7とに接しているとともに、Snを主成分とし、残部の組成として少なくともSbが5質量%~40質量%、かつCuが10質量%以下であり、固相線温度が235℃以上である。

【選択図】図1

# 出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所 氏 名 大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社